

(3) 电子束扫描P端取出电位图象,并重新初始化P端电位。充电电流通过取样电组R<sub>L</sub>取出。

硅靶的优点: (1)量子效率高。(2)光谱范围宽,0.35-1.1um

(3)线性性较好 (4) 耐强光、高温、大电流冲击、震动,寿命长缺点:暗电流较大,惰性较大,靶面坏点,分辨率较低。

主要应用: 工业电视、医疗、可视电话等

五、光电发射式摄像管

光电发射式摄像器件利用外光电效应,光电转换、电存储分开,与 光电导和硅靶的二合一结构不同。

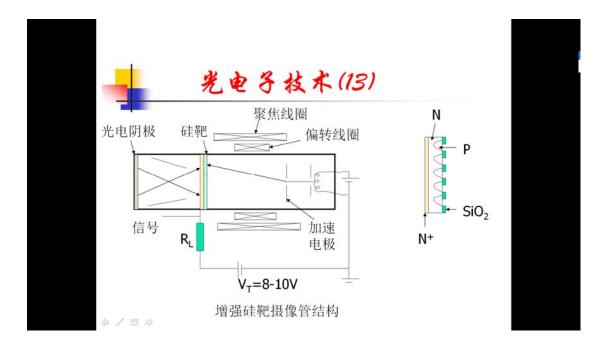


### 光电子技术(19)

1、增强硅靶摄像管

增强硅靶摄像管是在硅靶摄像管基础上发展起来的,将内、外光电效应组合,实现高增益,高灵敏度。结构如图99所示。 工作过程:

- (1) 光电阴极将光学图象转换为电子图象
- (2) 电子光学成象系统增强电子图象能量,并成象到硅靶上。
- (3) 高能电子轰击硅靶产生多个电子-空穴对,增益 $G=V_p/3.5$ ,即为增强靶的增益,通常G可达几千。
- (4) 硅靶上P端形成正比于光强分布的电位分布图像。
- (5) 电子束扫描取出电位图象,并初始化P端电位。



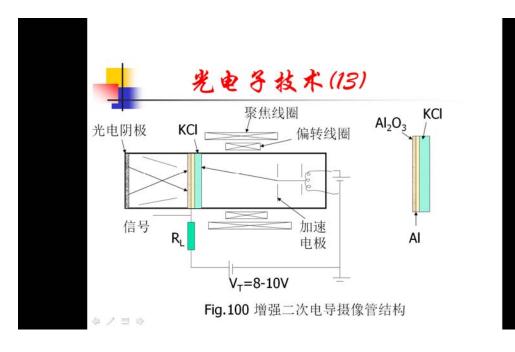
特点: 灵敏度高,达3X10<sup>5</sup>uA/lm,而硅靶视象管的灵敏度为4500应用: 光学多道分析器 (OMA)

2、二次电子电导摄象管 (SEC)

二次电子电导摄象管的结构与硅增强摄像管类似,只是把硅增强靶换为二次电子电导。结构如图100所示。

工作过程: (1) 光电阴极转换光学图象为电子图象

- (2) 电子光学系统增强电子能量并成象到二次电子电导上
- (3)增强能量的电子轰击二次电子电导-疏松结构的KCI(98-99%为真空空间),产生二次电子,二次发射系数大于1。
- (4) 二次电子被信号板导走,结果二次电导带正电,正电的高低正



比于光学图象的亮度。结果光学图象转换为二次电导上的电位分布图。

(5) 电子束扫描二次电导,使二次电导恢复电中性,补充电子的多少反映在取样电压信号的高低。

特点: (1) 灵敏度高,一般可达2X104uA/lm。

### (2)分辨率达600TVL/H

- (3) 惰性: 三场后的残余信号小于5%
- (4) 存储性能: 电阻率大于10<sup>16</sup>Ω/cm,漏电流极小,暗电流小于0.1uA,可保存图象数分钟甚至数小时,这是SEC管的突出优点。 应用:用于弱信号的长时间累积,如天文记录,原子物理。

中ノヨウ



§ 4.8 电荷耦合器件 (CCD)

一、CCD原理

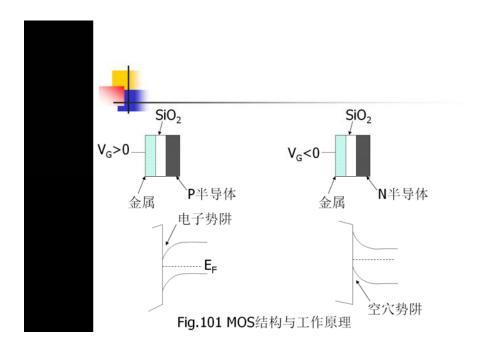
### 1、电荷存储

CCD利用MOS电容存储电荷。MOS即金属(M)-氧化物(O)-半导体(S),如图101所示为MOS电容的结构和工作原理。通过控制金属栅极的电压,引起半导体的能带倾斜,形成势阱,存储电荷。

### 2、电荷转移

所谓电荷转移指把电荷从一个MOS电容中转移到另一个MOS电容或 别的地方。

CCD的电荷转移按所使用的控制栅的数目分为两相、三相和四相





系统。如图102所示为三相转移系统

### 二、CCD物理性能

### 1、信号处理能力

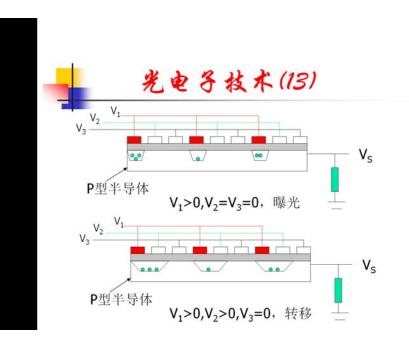
指CCD能够处理,即存储的最大信号电荷量。这主要由器件结构、几何尺寸和栅极电压幅度等决定。对三相表面沟道CCD,

$$Q_{\text{max}} = AV_{CL}C_{ox}$$

式中A为CCD面元的面积, $V_{CL}$ 为栅极电压, $C_{ox}$ 为单位面积氧化物薄膜电容。

### 2、转移效率

指电荷包在一次转移中被正确转移的百分比。





$$\eta = \frac{Q_{n+1}}{Q_n}$$

 $Q_{n+1}$ 为转移后实际获得的电荷量, $Q_n$ 为转移前的电荷量。

- 电荷转移损失原因: (1) 电荷复合,漏电流,引起电荷损失。
- (2) 陷阱的俘获及势阱耦合不充分,引起电荷的不完全转移。
- 3、最大曝光时间(存储时间)

指MOS电容器在没有信号输入下,由深耗尽状态向反型状态过渡的 时间。实际上是暗电流注满阱的时间。它主要与温度有关, 因为暗 电流随温度按指数增加。所以,降低温度可以有效地延长曝光时间。



## 光电子技术(19)

三、CCD的驱动电路

驱动电路主要用于产生控制CCD曝光, 电荷转移, 信号放大, 滤波 等时钟脉冲、复位信号。驱动电路与CCD器件是一体化的。

四、CCD摄像器件

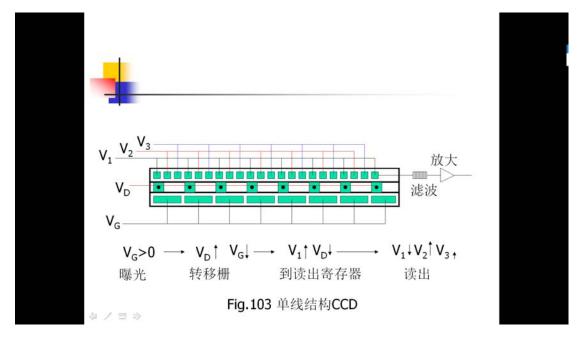
1、线阵CCD器件

根据转移寄存器的结构,线阵CCD可以分为单线和双线结构。

(1) 单线结构

单线结构CCD如图103所示,转移寄存器与感光单元并行排列,两 者间通过转移栅连接。

工作过程:



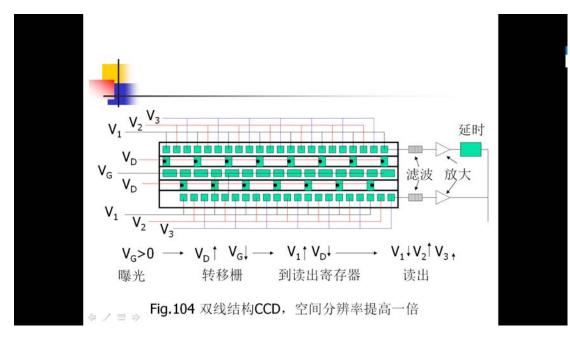
# -

### 光电子技术(19)

- ②、电荷转移到转移栅, V<sub>D</sub>>0, V<sub>G</sub>→0
- ③、电荷从转移栅转移到位移寄存器, $V_1>0$ , $V_D\longrightarrow 0$
- ④、再次曝光CCD,同时,通过 $V_1$ , $V_2$ 和 $V_3$ 三相时钟控制,将位移寄存器中的电荷逐一送出,并通过滤波器、放大器,获取时序信号。
- ⑤、回到过程②。这样不断循环,连续将一维光信号转换为电信,并输出。

### (2)、双线结构CCD

双线结构CCD的转移寄存器按奇、偶序号分别排在CCD的两侧,如图104所示。同样条件下,双线结构CCD的光敏元件的尺寸可以比单线结构CCD的小一半,所以双线结构CCD具有更高的空间分辨率。



## -

### 光电子技术(19)

工作过程:双线结构CCD的工作过程与单线结构CCD的相同。应用:光谱测量、扫描仪。

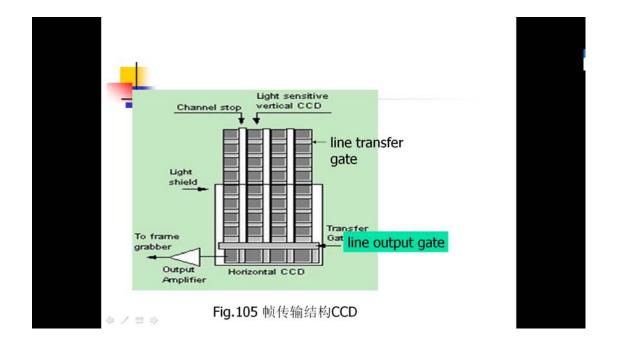
### 2、面阵CCD

面阵CCD为二维成象器件。按传输结构的不同,仍然可以分为两种: 行间传输结构和帧传输结构

### (1)、帧传输结构

帧传输结构中,光敏区和暂存区分别分为两部分。<u>如图**105**所示</u>。 工作过程:

①、CCD曝光,栅极加电压。



## 4

## 光电子技术(19)

- ②、转移光敏CCD中的电荷进入暂存区CCD中。两相结构使用逐行串行控制行转移门电压,实现行电荷的串行行转移。三或四相传输结构使用并行传输,整帧同时转移。
- ③、帧转移结束后,再次开始曝光,同时,行输出门信号控制暂存区中的电荷逐行输出到水平行CCD(输出寄存器)。
- ④、行寄存器顺序耦合输出电荷包到放大器,同时,暂存区中的电荷也下移一行。直到,输出暂存区中所有电荷包。
- ⑤、返回②,这样不断循环,将图象连续转换为电信号序列。 缺点:帧转移时间较长,信号串扰(smear)较严重。设置快门,转移期间关闭光。

应用:慢变化图象摄取,如工业电视。

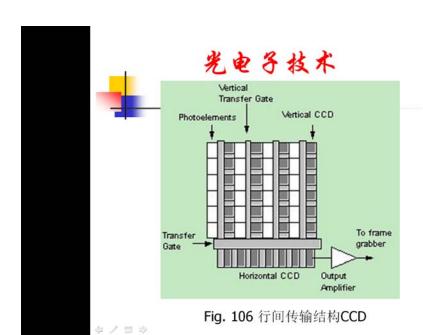


### (2)、行间传输结构CCD

行间传输结构CCD中,光敏CCD列与暂存CCD列交替排列,如图106 所示。一列光敏元和一列暂存CCD夹一个垂直转移栅,组成一组。 多个这样的组水平排列,组间由高阻沟道隔开。

工作过程: ①、CCD曝光,光敏栅加电压。

- ②、曝光结束,光敏CCD中的电荷包并行转移到暂存CCD。垂直转移栅和暂存CCD栅加电压,而光敏CCD栅降电压。转移时间短,图象串扰小。
- ③、开始新的曝光,垂直转移栅电压回零。同时,水平转移门加压,将暂存CCD中的电荷包逐行转移,进入输出CCD。
- ④、输出暂存CCD中所有行后,结束CCD曝光,返回②。





## 复习要点

- 1、硅靶摄象器件的结构、工作原理?
- 2、增强硅靶摄象管的结构和工作原理?
- 3、二次电子电导摄象管的结构、工作原理?
- **4、CCD**的含义?**CCD**的结构、工作原理,信号存储、读出原理、时序控制?
- 5、CCD的参数?线阵、面阵CCD的结构、特点,?

中ノヨウ



### 练习十九

- 1、二次电子电导摄象器件的结构、工作原理?
- 2、CCD的含义,电荷存储、转移原理?

セノヨコ